



# ZEISS ARAMIS

## 変形の全体像を掴む



## ZEISS CORRELATE

### —DIC解析評価ソフトウェア

ZEISS CORRELATEは、変位や回転などの動的プロセスを直感的に解析できるソフトウェアです。デジタル画像相関法 (DIC) とポイントトラッキングにより、サブピクセル精度で3D座標の測定・追跡が可能。お客様の製品開発プロセス全体を強力にサポートします。

## ZEISS ARAMIS

### —光学式3D変位・変形・ひずみ計測

ARAMISは、材料特性評価、部品試験、動作解析に使用される光学式3D測定ソリューションです。静的または動的な負荷を受けた試験片や部品に対して、正確な3次元座標とその変化量を取得し、3次元変位、ベクトル、速度、加速度、ひずみの測定、さらには6自由度の測定も可能です。



## 人とくるまのテクノロジー展 2026

### 【横浜】

2026年 5月27日(水)~29日(金)  
パシフィコ横浜

小間番号

**168**

### 【名古屋】

2026年 6月17日(水)~19日(金)  
Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

小間番号

**63**



ARAMIS 製品詳細・  
お問い合わせはこちら

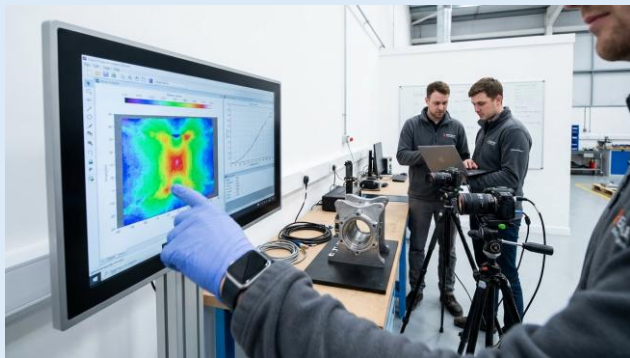
**丸紅 I-DIGIO**

# ARAMIS Workshop 2026

ー 非接触3次元ひずみ計測の現場体験



Certified  
Metrology Partner



DIC未経験者・検討中の方歓迎

## 見て、触れて、実感する。

非接触3D計測システム「ARAMIS」  
によるDICの実践ワークショップ

### ■ 主なプログラム内容

- ▶ DICとは (2D/3D基礎解説)
- ▶ ARAMIS特徴・ラインナップ紹介
- ▶ 活用事例の紹介
- ▶ ZEISS Correlate デモ
- ▶ ワークショップ (ハンズオン)

### ■ おすすめの対象者

- ✓ 設計・研究開発・実験業務の担当者様
- ✓ ひずみ・変位計測、3D測定に関心がある方
- ✓ DICの導入を検討されている方

※ 少人数制のハンズオン形式のため、  
お早めにお申し込みください。

### 開催概要 (各会場 13:00-16:00)

#### 東京

2026年6月4日 (木)  
製造ソリューションセグメント  
ショールーム『東京HUB』

#### 大阪

2026年6月9日 (火)  
丸紅I-DIGIOグループ  
大阪支店

#### 名古屋

2026年6月12日 (金)  
JRゲートタワー  
カンファレンス

## 丸紅I-DIGIO

丸紅情報システムズ株式会社  
製造ソリューション事業本部 計測製造ソリューション営業部  
<東京> 03-4243-4141  
<名古屋> 052-209-2414  
<大阪> 06 - 6395 - 5528  
<E-Mail> gom\_pr@marubeni-sys.com

ワークショップの事前登録はこちら

